

EG3013S 芯片用户手册

大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2021 年 12 月 10 日	EG3013S 数据手册初稿

目录

1. 特点	4
2. 描述	4
3. 应用领域	4
4. 引脚	4
4.1. 引脚定义	4
4.2. 引脚描述	4
5. 结构框图	5
6. 典型应用电路	5
7. 电气特性	7
7.1 极限参数	7
7.2 典型参数	8
7.3 开关时间特性及死区时间波形图	9
8. 应用设计	10
8.1 V_{CC} 端电源电压	10
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性	10
8.3 自举电路	11
9. 封装尺寸	12
9.1 SOP8 封装尺寸	12

EG3013S 芯片数据手册 V1.0

1. 特点

- 高端悬浮自举电源设计，耐压可达 80V
- 内建死区控制电路
- 自带闭锁功能，彻底杜绝上、下管输出同时导通
- 采用半桥达林顿管输出结构具有 1A 大电流栅极驱动能力
- 专用于无刷电机 N 沟道 MOS 管、IGBT 管栅极驱动
- HIN 输入通道高电平有效，控制高端 HO 输出
- $\overline{\text{LIN}}$ 输入通道低电平有效，控制低端 LO 输出
- 外围器件少
- 静态电流小：4.5mA
- 封装形式：SOP-8

2. 描述

EG3013S 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器中的驱动电路。

EG3013S 高端的工作电压可达 80V， V_{CC} 的电源电压范围宽 4.5V~30V，静态功耗低仅 4.5mA。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通，输入通道 $\overline{\text{LIN}}$ 内建了上拉 5V 高电位和 HIN 内建了一个 15K 下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出结构采用半桥式达林顿管结构，采用 SOP8 封装。

3. 应用领域

- | | |
|---------------|------------------|
| ■ 电动摩托车控制器 | ■ 变频水泵控制器 |
| ■ 电动自行车控制器 | ■ 无刷电机驱动器 |
| ■ 80V 降压型开关电源 | ■ 高压 Class-D 类功放 |

4. 引脚

4.1. 引脚定义

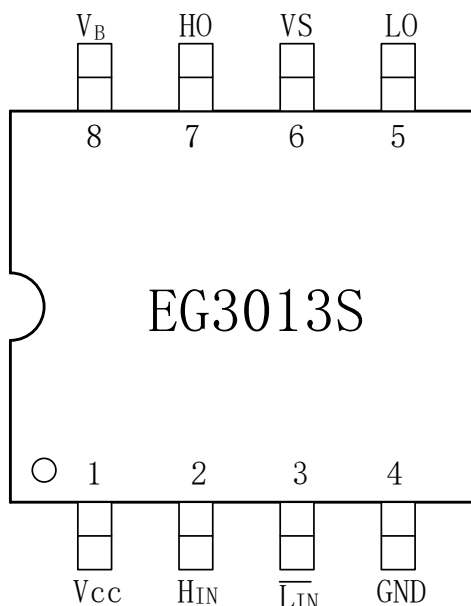


图 4-1. EG3013S 管脚定义

4.2. 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	Vcc	Power	芯片工作电源输入端，推荐工作电压典型值为 4.5V-15V, 外接一个高频 0.1uF 旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
2	HIN	I	逻辑输入控制信号高电平有效，控制高端功率 MOS 管的导通与截止。当 $\overline{\text{LIN}}$ 引脚为高电平时，HIN 功能如下（详细参考 8.2 节） “0” 是关闭功率 MOS 管 “1” 是开启功率 MOS 管
3	$\overline{\text{LIN}}$	I	逻辑输入控制信号低电平有效，控制低端功率 MOS 管的导通与截止，当 HIN 引脚为低电平时， $\overline{\text{LIN}}$ 功能如下（详细参考 8.2 节） “0” 是开启功率 MOS 管 “1” 是关闭功率 MOS 管
4	GND	GND	芯片的地端。
5	LO	O	输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
6	VS	O	高端悬浮地端
7	HO	O	输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8	VB	Power	高端悬浮电源

5. 结构框图

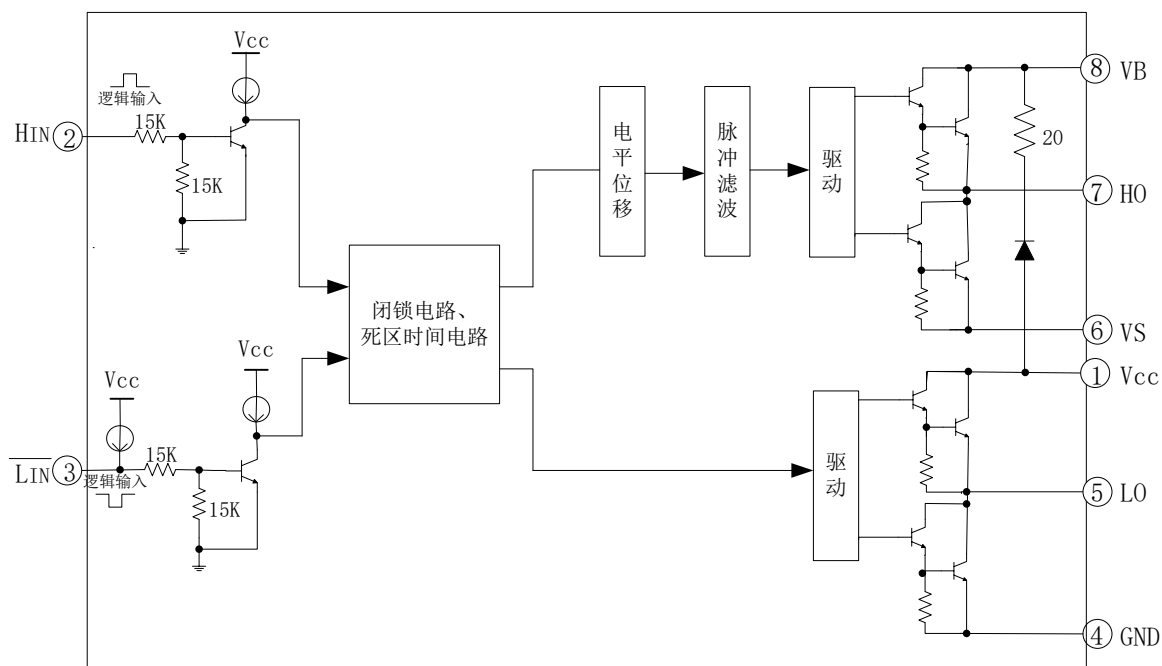


图 5-1. EG3013S 结构框图

6. 典型应用电路

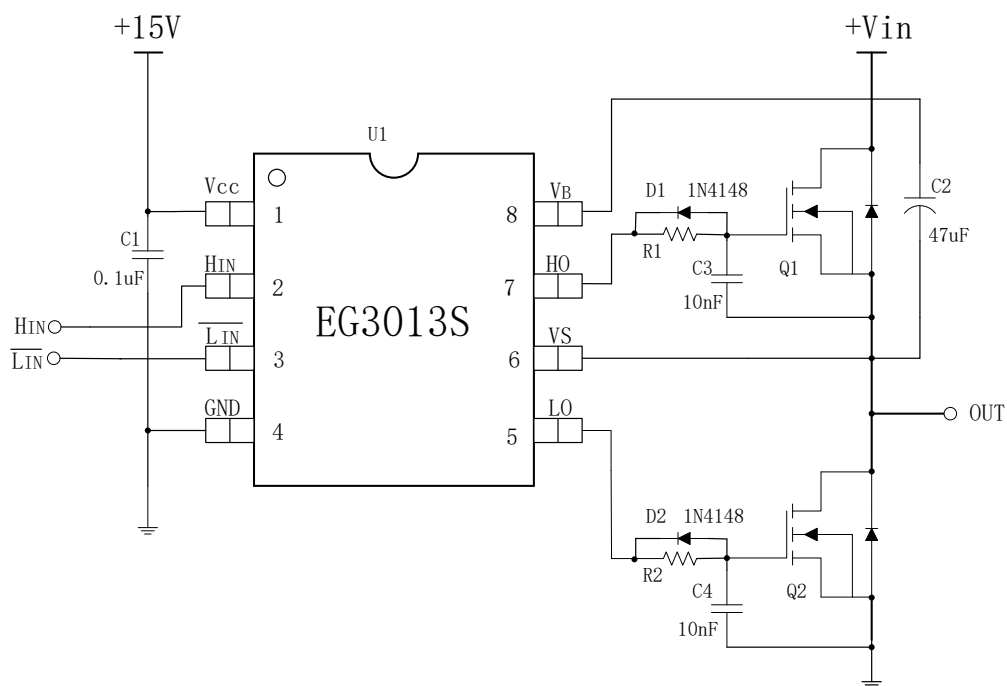


图 6-1. EG3013S 典型应用电路图——中、小功率半桥驱动应用

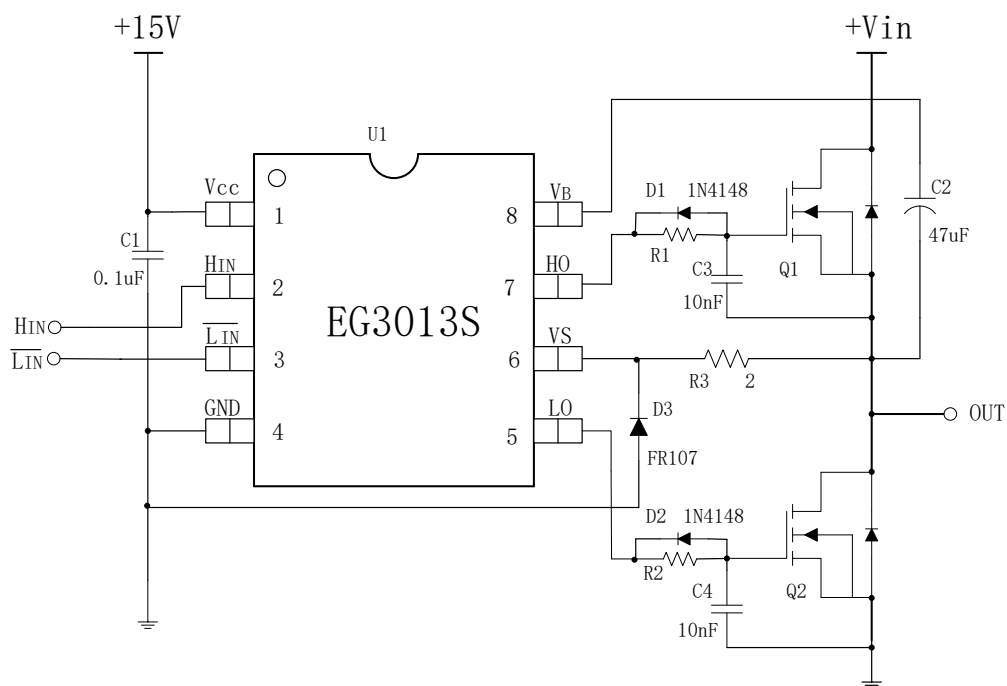


图 6-2. EG3013S 典型应用电路图——大功率电机场合应用

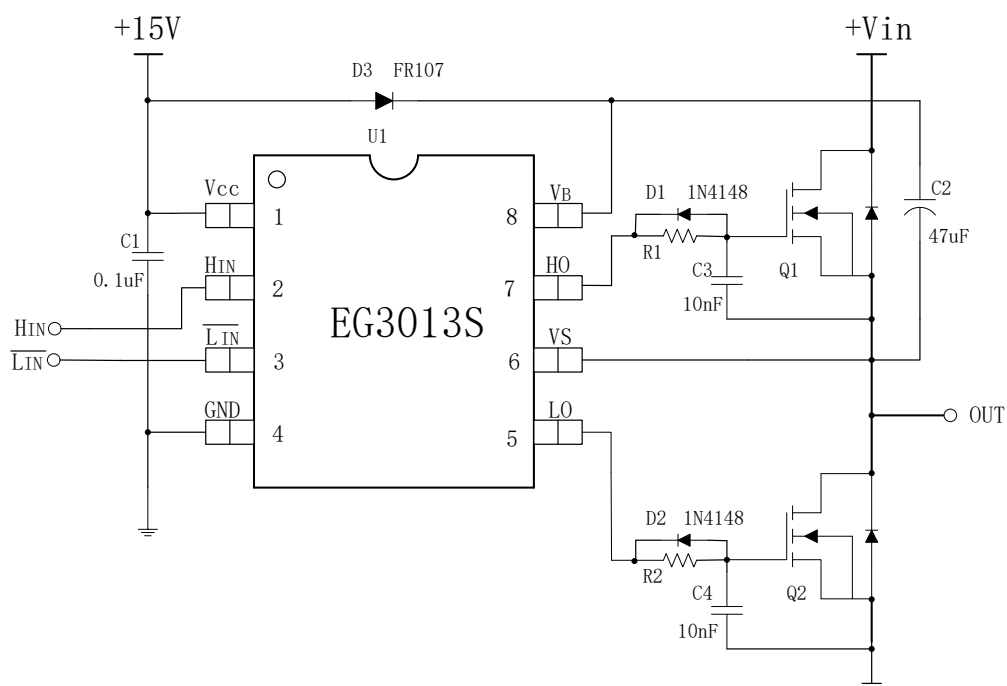


图 6-3. EG3013S 典型应用电路图——外接自举二极管应用

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
VB	自举高端 VB 电源	—	-0.3	90	V
VS	高端悬浮地端	—	-0.7	80	V
HO	高端输出	—	-0.3	90	V
LO	低端输出	—	-0.3	35	V
VCC	电源	—	-0.3	35	V
HIN	高通道逻辑信号输入电平	—	-0.3	35	V
$\overline{\text{LIN}}$	$\overline{\text{LIN}}$ 低通道逻辑信号输入电平	—	-0.3	35	V
TA	环境温度	—	-45	125	$^{\circ}\text{C}$
Tstr	储存温度	—	-55	150	$^{\circ}\text{C}$
TL	焊接温度	T=10S	-	300	$^{\circ}\text{C}$

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明, 在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=15\text{V}$, 负载电容 $C_L=10\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	V_{CC}	-	4.5	15	30	V
静态电流	I_{CC}	输入悬空, $V_{CC}=15\text{V}$	-	4.5	6	mA
输入逻辑信号高电位	$V_{in}(H)$	所有输入控制信号	2.5	5.0	-	V
输入逻辑信号低电位	$V_{in}(L)$	所有输入控制信号	-0.3	0	1.0	V
输入逻辑信号高电平的电流	$I_{in}(H)$	$V_{in}=5\text{V}$	-	300	400	μA
输入逻辑信号低电平的电流	$I_{in}(L)$	$V_{in}=0\text{V}$	-	0	-	μA
低端输出 L0 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-1	-	500	700	nS
关延时	T_{off}	见图 7-1	-	100	100	nS
上升时间	T_r	见图 7-1	-	400	600	nS
下降时间	T_f	见图 7-1	-	200	300	nS
高端输出 H0 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-2	-	300	500	nS
关延时	T_{off}	见图 7-2	-	400	600	nS
上升时间	T_r	见图 7-2	-	400	600	nS
下降时间	T_f	见图 7-2	-	200	300	nS
死区时间特性						
死区时间	DT	见图 7-3, 无负载电容 $C_L=0$	80	130	400	nS
IO 输出最大驱动能力						
IO 输出拉电流	I_{O+}	$V_O=0\text{V}, V_{IN}=V_{IH}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	0.6	0.8	-	A
IO 输出灌电流	I_{O-}	$V_O=15\text{V}, V_{IN}=V_{IL}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	0.8	1	-	A

7.3 开关时间特性及死区时间波形图

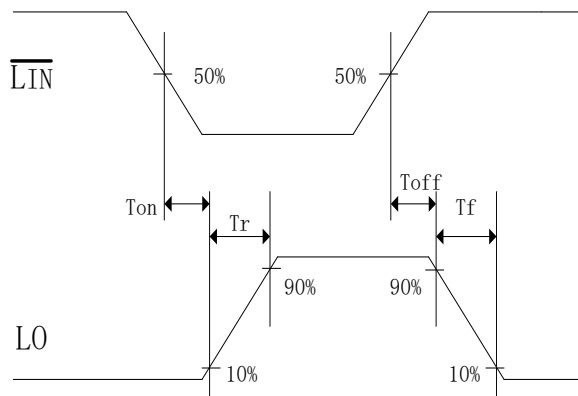


图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图

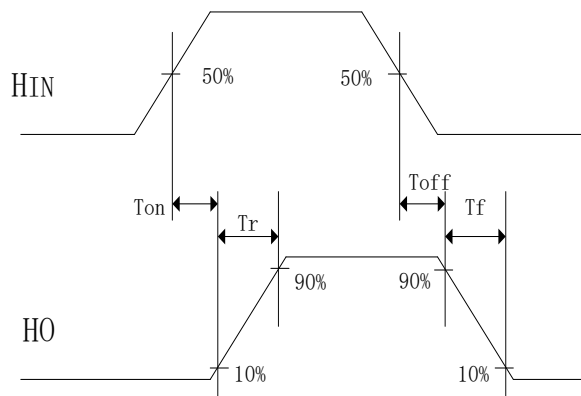


图 7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图

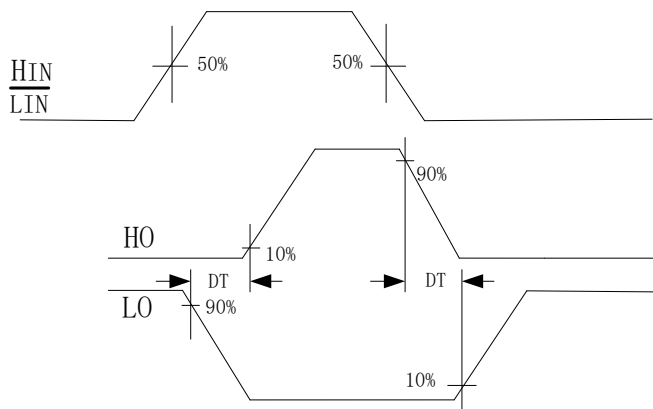


图 7-3. 死区时间波形图

8. 应用设计

8.1 Vcc 端电源电压

在考虑有足够的驱动电压去驱动 N 沟道功率 MOS 管，推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 4.5V-15V，内部逻辑电路的电源和模拟电平转换电路的电源共用 Vcc 电源，内部的逻辑地和模拟地也连接到一起。

8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性

EG3013S 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.5V 以上，低电平阈值为 1.0V 以下，要求逻辑信号的输出电流小，可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG3013S 的输入通道上。

高端上桥臂和低端下桥臂图腾柱式输出驱动器的最大灌入可达 1A 和最大输出电流可达 0.8A，高端上桥臂通道可以承受 80V 的电压，输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小，低端输出开通传导延时为 500nS、关断传导延时为 100nS，高端输出开通传导延时为 300nS、关断传导延时为 400nS。低端输出开通的上升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS，高端输出开通的上升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS。

输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2：

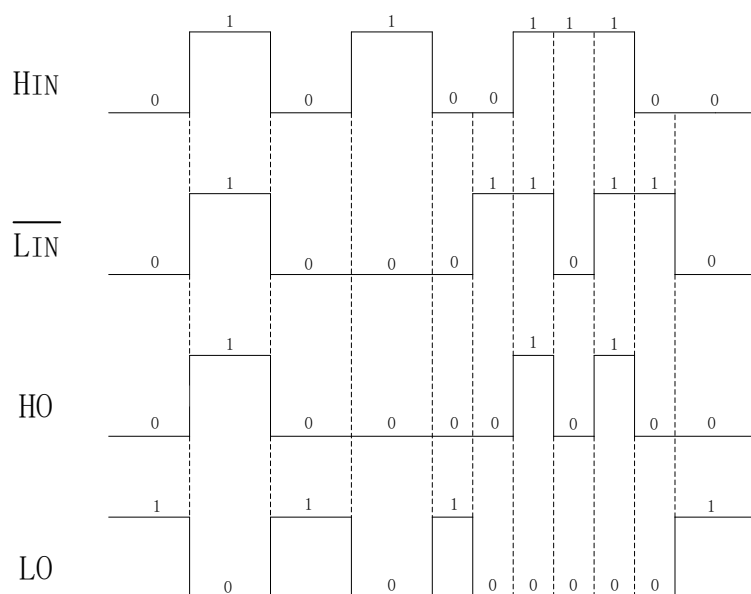


图 8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图

输入信号和输出信号逻辑真值表:

输入		输出	
输入、输出逻辑			
HIN (引脚 2)	$\overline{\text{LIN}}$ (引脚 3)	HO (引脚 7)	LO (引脚 5)
0	0	0	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	0

从真值表可知,在输入逻辑信号 HIN 和 $\overline{LIN}$ 非同时为“0”和非同时为“1”情况下,驱动器控制输出 $H0$ 、 $L0$ 同时为“0”上、下功率管同时关断;当输入逻辑信号 HIN 、 $\overline{LIN}$ 同时为“0”时,驱动器控制输出 $H0$ 为“0”上管关断, $L0$ 为“1”下管导通;当输入逻辑信号 HIN 、 $\overline{LIN}$ 同时为“1”时,驱动器控制输出 $H0$ 为“1”上管导通, $L0$ 为“0”下管关断;内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通,具有相互闭锁功能。

8.3 自举电路

EG3013S 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计, 只用一路电源电压 VCC 即可完成高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动, 给实际应用带来极大的方便。EG3013S 可以使用内部自举二极管或外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能, 假定在下管开通、上管关断期间 C 自举电容已充到足够的电压 ($V_c=V_{CC}$), 当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时, VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源, 完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。

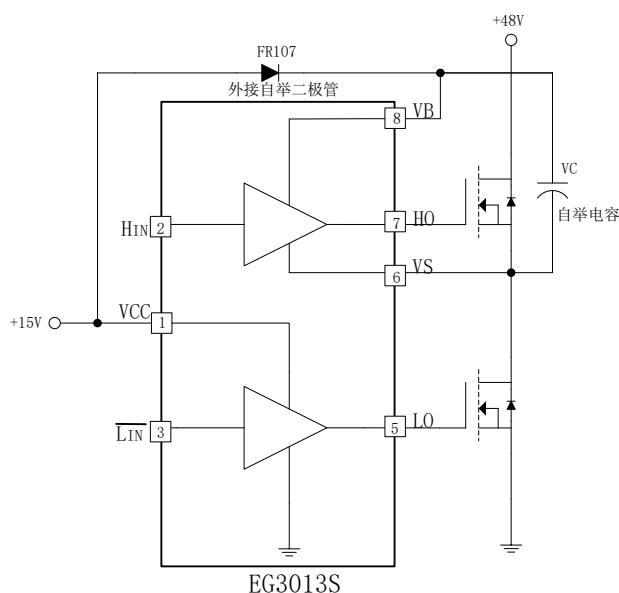


图 8-3. EG3013S 自举电路结构

9. 封装尺寸

9.1 SOP8 封装尺寸

